

⁽¹⁹⁾ RU ⁽¹¹⁾ 2 130 221 ⁽¹³⁾ C1

(51) MUK⁶ H 01 S 3/19

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

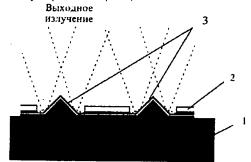
- (21), (22) Заявка: 96108180/25, 23.04.1996
- (46) Дата публикации: 10.05.1999
- (56) Ссылки: US 5128951 A, 1992. US 4847851 A, 1989. SU 749333 A, 1981. SU 876017 A, 1987.
- (98) Адрес для переписки:117941, Москва В-333, ул.Вавилова, 38,Институт общей физики РАН, патентный отдел
- (71) Заявитель: Акционерное общество закрытого типа "Энергомаштехника"
- (72) Изобретатель: Аполлонов В.В., Бабаянц Г.И., Державин С.И., Кишмахов Б.Ш., Коваль Ю.П., Кузьминов В.В., Машковский Д.А., Прохоров А.М., Смокалин В.П.
- (73) Патентообладатель: Акционерное общество закрытого типа "Энергомаштехника"

(54) МАТРИЦА ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ

(57) Реферат:

Использование: области полупроводниковых лазеров, также для эффективной накачки твердотельных лазеров, в волоконно-оптической связи, медицине и других областях техники. Техническим результатом изобретения является повышение плотности и однородности излучения матриц лазерных диодов. обеспечение конструктивной возможности упрощения способов электрической коммутации линеек лазерных диодов и возможности автоматизации процесса сборки. Сущность: на поверхности охлаждаемого теплообменника изготовлены трапецеидальные призмы, а поверхность покрыта теплопроводным токопроводящим слоями. Линейки лазерных диодов установлены на боковых гранях трапецеидальных призм. Предложенная конструкция обеспечивает использование лазерных диодов любым

проводимости и несколько способов их коммутации. 4 з.п.ф-лы, 7 ил.



Фиг. Т



(19) RU (11) 2 130 221 (13) C1

(51) Int. Cl.⁶ H 01 S 3/19

RUSSIAN AGENCY FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21), (22) Application: 96108180/25, 23.04.1996

(46) Date of publication: 10.05.1999

(98) Mail address: 117941, Moskva V-333, ul.Vavilova, 38, Institut obshchej fiziki RAN, patentnyj otdel (71) Applicant: Aktsionernoe obshchestvo zakrytogo tipa "Ehnergomashtekhnika"

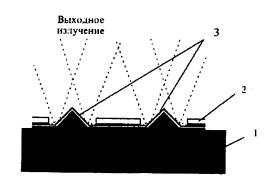
(72) Inventor: Apollonov V.V., Babajants G.I., Derzhavin S.I., Kishmakhov B.Sh., Koval' Ju.P., Kuz'minov V.V., Mashkovskij D.A., Prokhorov A.M., Smokalin V.P.

(73) Proprietor:
Aktsionernoe obshchestvo zakrytogo tipa
"Ehnergomashtekhnika"

(54) LASER DIODE ARRAY

(57) Abstract:

FIELD: semiconductor lasers; solid-state lasers; fiber-optic communications, medicine, and other industries. SUBSTANCE: cooled heat-transfer apparatus carries on its surface trapezoidal prisms whose surfaces are covered with heatconducting and current-conducting layers. Laser diode strips are mounted on side faces of trapezoidal prisms. Laser diode arrays high characterized in density and uniformity of radiation, several switching methods for diode strips, and automated assembling process. EFFECT: facilitated switching of diode strips and provision for using laser diodes of any polarity conductivity. 5 cl, 14 dwg



Фиг. І

Изобретение относится к области полупроводниковых лазеров и, в частности, к конструкциям матриц лазерных диодов.

Изобретение может быть использовано для накачки твердотельных лазеров, в волоконно-оптической связи, лазерной обработке материалов, компьютерной технике, мониторинге окружающей среды, медицине и т.п.

Для увеличения суммарной мощности излучения отдельные лазерные диоды конструктивно оформляют в линейки и в матрицы диодных лазеров.

Известны различные одномерные и двухмерные конструкции, объединяющие отдельные лазерные диоды в единый излучатель [1-4].

Известно, например, устройство содержащее теплообменник 1 (фиг. лазерные диоды 2, припаянные к плоской охлаждаемой поверхности теплообменника, поворотные зеркала 3, направляющие лазерное излучение в требуемом направлении. В известном обеспечены благоприятные устройстве условия для эффективного отвода тепла от поверхности лазерных диодов. Однако известная конструкция не позволяет получить высокую плотность излучения, т.к. она не обеспечивает удовлетворительного теплоотвода (мала площадь поверхности пирамиды, контактирующей теплообменником), требовательна к высокой точности расположения отдельных элементов. Лазерные диоды перегреваются и быстро выходят из строя. Известное устройство не технологично в изготовлении.

Технической задачей изобретения является повышение плотности и однородности излучения матрицы лазерных диодов, повышение эффективности теплообмена и долговечности работы устройства, обеспечение конструктивной упрощения возможности способов электрической коммутации линеек лазерных диодов и удешевление всей конструкции за обеспечения счет возможности автоматизации процесса сборки.

Для решения поставленной задачи непосредственно на поверхности охлаждаемого теплообменника изготовлены эквидистантно расположенные трапецеидальные призмы, выполненные как единое целое с теплообменником (фиг. 3-4). Теплообменник изготовлен по пористой [6] или микроканальной технологии [5] из высокотеплопроводного (лучше проводящего электрический ток материала -BeO₂, SiC, алмаз и т.п.), материала, на который нанесена выравнивающая пленка. Для осуществления электрического контакта линейками лазерных диодов поверхность теплообменника металлизирована по приведенным ниже схемам (фиг. 5-7). К металлической пленке, образованной на гранях каждой трапецеидальной призмы, установлены (например, припаяны) линейки лазерных Поскольку лазерные вблизи охлаждаемой расположены поверхности и на достаточно массивном основании трапецеидальной призмы, то обеспечивается хороший отвод тепла от активной зоны матрицы лазерных диодов, повышается мощность лазерного излучения и

благодаря перекрытию световых потоков увеличивается суммарная яркость источника. При этом достигается разумный компромисс по плотности упаковки поверхности теплообменника лазерными диодами.

Сопоставительный анализ с прототипом и другими источника информации показывает, что заявляемая матрица лазерных диодов находится в соответствии с критерием "новизна".

В зависимости от типа проводимости лазерных диодов использована либо последовательная, либо параллельно-последовательная схемы электрических соединений линеек лазерных лиолов

Если использованы линейки лазерных диодов с п-типом проводимости, имеющие все одинаковый (-) потенциал на металлизированной поверхности теплообменника, то оказывается реализованной

параллельно-последовательная соединения линеек лазерных диодов (фиг. 5), этом последовательно соединены параллельно включенные пары линеек лазерных диодов. В этом случае должны быть металлизированы между впадины трапецеидальными призмами, а обеспечены вершинах разрывы металлической пленки. Каждая V-образная токопроводящая шина предыдущей следующей впадины соединена проводником с токопроводящей пленкой следующей впадины (позиция 13, фиг. 5.).

Линейки лазерных диодов с п-типом проводимости с одним потенциалом (-) на металлизированной поверхности теплообменника могут быть соединены и последовательно, однако в этом случае линейки лазерных диодов присоедины (припаяны) только к одной стороне каждой трапецеидальной призмы (фиг. 6). Это, конечно. несколько уменьшает суммарную яркость источника, однако значительно упрощает схему электрических соединений. В этом случае металлизированы вершины трапецеидальных призм, а во впадинах реализованы разрывы металлической пленки.

Если использованы линейки лазерных диодов с различными потенциалами (фиг. 7) подложек лазерных диодов (п- и р-типов проводимости), то все они соединены последовательно за счет чередования линеек с разной полярностью подложек, при этом не требуется навесной монтаж.

Во всех трех случаях подложки лазерных диодов в каждой впадине попарно соединены V- образными токопроводящими шинами толщиной 50-200 мкм. Вся матрица собрана и спаяна одновременно на одном шаблоне.

Предложенная конструкция обеспечивает плотную упаковку линеек лазерных диодов и высокую плотность излучения матрицы лазерных диодов, что позволяет конструктивно достаточно просто обеспечить электрическую коммутацию линеек лазерных диодов, повысить эффективность теплообмена и долговечность работы предложенного устройства.

При сравнении формулы изобретения с другими техническими решениями в данной области техники не обнаружено решений, обладающих сходными признаками и решающих аналогичные технические задачи,

-3-

50

RU 2130221 C1

что позволяет сделать вывод о соответствии критерию "изобретательский уровень".

изображена фиг. 1 расположения лазерных диодов поверхности теплообменника (аналог), где:

1 - теплообменник; 2 - лазерный диод; 3поворотное зеркало.

На фиг. 2 приведена схема расположения линеек лазерных диодов на вертикальных поверхностях тонких прямоугольных призм

(прототил), где: 1 - теплообменник; 4 - GaAs - подложка; 5 теплоотводящая пластина, 6 - активный объем; 7 - соединительные проводники

(монтажные провода); 8 - прямоугольные призмы.

На фиг. 3 представлен общий вид теплообменника, где:

1 - теплообменник; 9 - трапецеидальная призма; 10 - выравнивающее покрытие; 11 пленка металлизации.

На фиг. 4 - вид теплообменника сверху и сбоку с характерными размерами элементов.

параллельно-последовательного соединения линеек лазерных диодов C проводимости:

а) схема металлизации:

- б) эквивалентная электрическая схема соединений линеек лазерных диодов;
- в) общая схема, конструктивные элементы, где:
- 2- лазерный диод; 9 трапецеидальная призма; 11 - пленка металлизации; 12 соединительная V-образная шина; 13 соединительные проводники.
- На фиг. 6 схемы последовательного соединения линеек лазерных диодов п-типа проводимости:
 - а) схема металлизации;
 - б) эквивалентная электрическая схема;
- общая схема, конструктивные элементы.

В этом случае линейки лазерных диодов припаяны только к одной стороне каждой трапецеидальной призмы (+), а медная шина (-) соединяет слой металлизации и лазерный диод в каждой впадине.

На фиг. 7 - схемы последовательного соединения линеек лазерных диодов n- и проводимости; разрывы электрической цепи во впадинах между трапецеидальными призмами, где:

а) схема металлизации:

- б) эквивалентная электрическая схема;
- в) конструктивные элементы.

Поверхность теплообменника

отполирована до величины шероховатости MKM. Угол α при вершине трапецеидальной призмы определен расходимостью излучения лазерных диодов. Подбором этого угла может быть обеспечена максимальная однородность излучения на заданном расстоянии от матрицы. Изменением угла α можно увеличивать или уменьшать число линеек лазерных диодов на единице площади матрицы. Вершины и впадины могут быть острыми, плоскими и закругленными, вид их определен способом электрической коммутации линеек лазерных диодов. Боковая поверхность трапецеидальной призмы должна быть больше ширины линейки лазерных диодов (~ 0,5 мм). Величина ее зависит от угла α .

Технологически удобно, чтобы она была больше 0,8-1 мм. Если угол а выбран -60 ° (типичная величина угла расходимости излучения лазерных диодов), то на длине 1 см моно разместить до 20 линеек лазерных диодов.

Толщина слоя металлизации соединительных шин выбраны такими, чтобы они свободно пропускали рабочие токи до 100 А в импульсе длительностью 200-400 мкс. Толщина слоя металлизации поверхности теплообменника и соединительных шин выбрана 50-200 мкм.

Конструкция матрицы лазерных диодов позволяет осуществлять ее сборку в автоматическом режиме с помощью шаблона с таким же профилем, что и у матрицы лазерных диодов.

Один торец линейки диодных лазерных содержит 100% отражающее покрытие, чтобы излучение было направлено только в одну сторону - вверх.

Теплообменник установлен (например, вклеен) в корпус В корпус вмонтированы вводы для подачи охлаждающей жидкости и контакты электрического питания.

Теплообменник может быть изготовлен из высокотеплопроводного материала (ВеО2, SiC, алмаз и т. п.). Размер его может быть любым, но в конкретной реализации использована элементарная ячейка 1 •1 см². Стыкуя элементарные ячейки, можно получить матрицу лазерных диодов любого размера. Теплообменник может быть с микрокапиллярной либо с пористой структурой, через которую прокачивается охлаждающая жидкость.

Источники информации.

1. Butt-coupled single transverse mode pumped diode laser. Patent 4,847,851, Jul. II, 1989, USA.

2. Operating characteristics continuous power (50 w) twolimensional surtace-emmiting laser arrae. IEEE Photonics

techology letters. vol. 5, N 3, March 1993, p. 281.
3. Laser diode array and method of fabrication thereof Patent number: 5, 128, 951, Jul. 7, 1992, USA.

4. Modular microchannel cooled heatsinks for hign average laser diode arrays. IEEE Journal of quantum electronics, vol. 28, N

4, April 1992, p. 966. 5. Разработка и исследование тепловых труб для охлаждения и термостабилизации зеркал технологических лазеров. Доклад на Минском международном формуле

тепло-массобмену, 24-27 мая 1988 г., г. Минск.

6. Высокопористые материалы в лазерной оптике. Проблемы и перспективы. Структура высокопористых материалов гидравлические и теплофизические свойства. Препринт ИОФ АН СССР N 66, 1988 г.

Формула изобретения:

1. Матрица лазерных диодов, содержащая линейки лазерных диодов, установленные на верхней поверхности теплообменника и соединенные ПО заданной отличающаяся тем, что на всей поверхности теплообменника выполнены эквидистантно расположенные трапецеидальные призмы, а верхняя поверхность теплообменника покрыта последовательно теплопроводной и токопроводящей пленками, каждая толщиной

2. Матрица лазерных диодов по п.1, отличающаяся тем, что на боковые поверхности трапецеидальных призм припаяны линейки лазерных диодов п-типа проводимости, причем для обеспечения электрической коммутации линеек лазерных диодов выполнены разрывы токопроводящей пленки на вершинах трапецеидальных призм, а каждая V-образная токопроводящая шина предыдущей впадины соединена проводником с токопроводящей пленкой

следующей впадины.

3. Матрицы лазерных диодов по п.1, отличающаяся тем, что на боковые поверхности трапецеидальных призм припаяны линейки лазерных диодов попеременно п- и р-типов проводимости, причем для обеспечения электрической коммутации выполнены разрывы токопроводящей пленки во впадинах между трапецеидальными призмами.

 Матрица лазерных диодов по п.1, отличающаяся тем, что теплообменник выполнен из микропористого теплопроводного материала.

 Матрица лазерных диодов по п.1, отличающаяся тем, что теплообменник
 выполнен по микроканальной схеме.

20

25

30

35

40

45

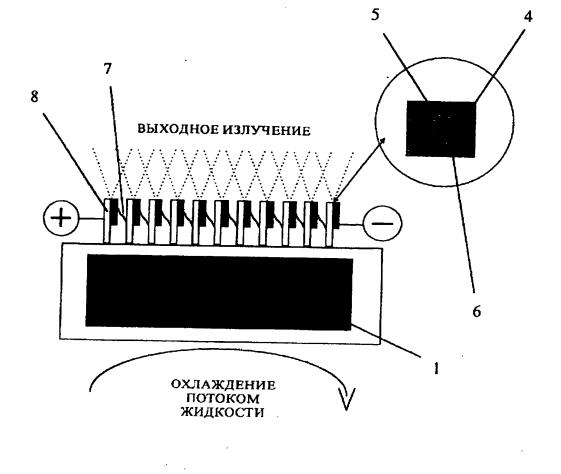
50

55

60

-5-

U 2130221 (



Фиг. 2

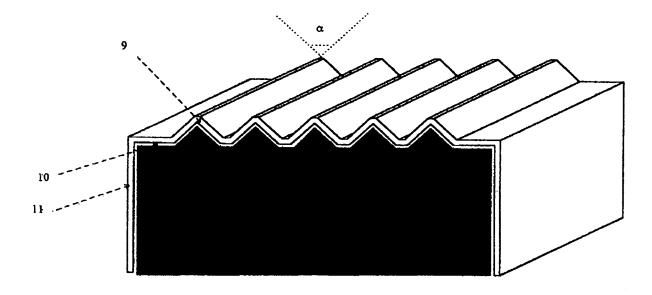
-6

に記念さ

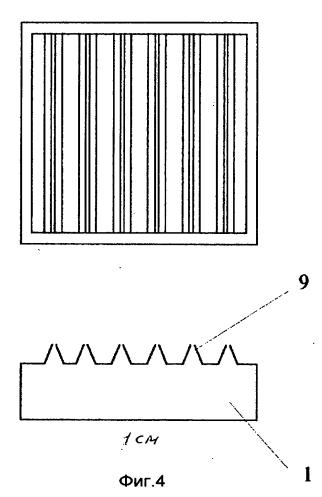
모

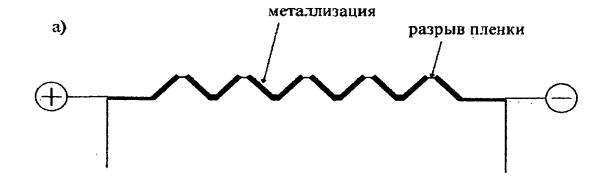
2 1,3:0,2:2.1

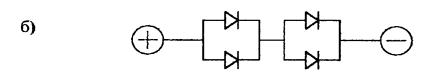
C 1

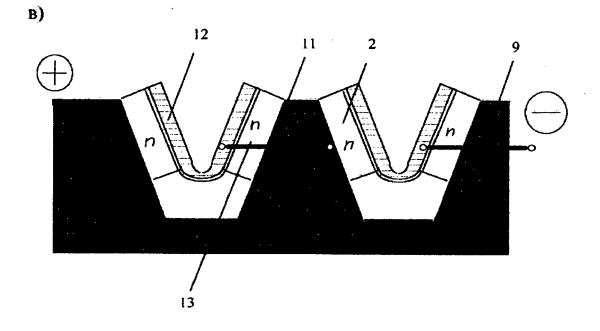


Фиг. 3





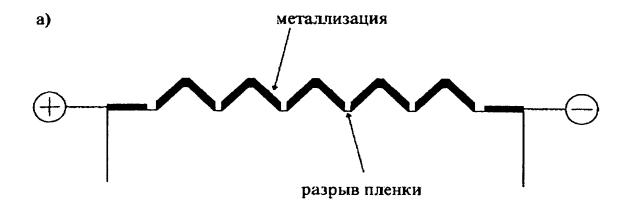


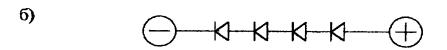


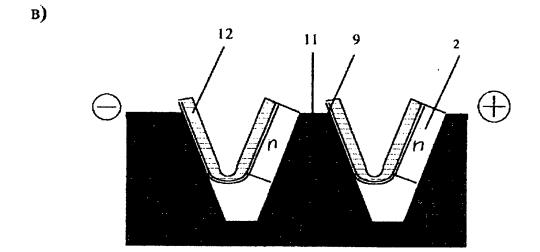
R O

Фиг. 5

-8-







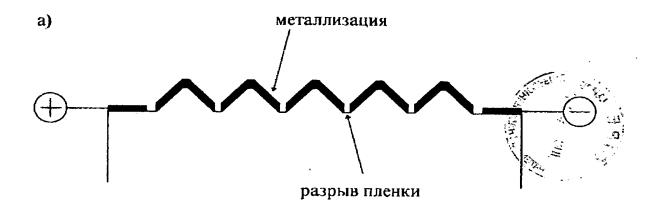
Фиг. 6

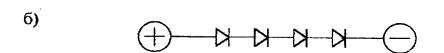
R U A STATE OF THE STA

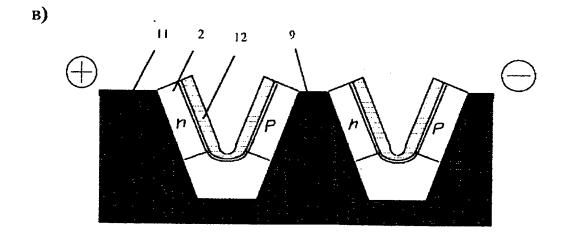
R ⊂

ယ

0 2 2Mm. C.1







Фиг. 7

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☑ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	•
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
OTHER:	_

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.